

光波导对准 封装系统

采用世界领先的端面泵浦激光技术，结合独特的热透镜补偿激光腔型设计、声光调Q技术、及高精度冷却系统。依照全固态激光器工业要求进行设计，产品结构坚固、整机功耗低，具有长时间工作稳定性和光束质量优质化的优点，可提供不同的功率和重复频率输出以满足不同用户的需求。



波导耦合系统

特点：

- 使用自主知识产权的接触感知专利技术，使对准更加可靠准确。
- 精确、可靠的亚微米级的调节精度。
- 采用特殊合金材料来制造，大大减少了漂移的可能。
- 独特的器件端面平行调整功能，可详细的观察和分析器件端面状况。
- 功能强大的软件，可以控制光谱分析仪、光开关等仪器，对光波导的封装效率进行自动分析。
- 模块化设计，易扩展和更新。
- 更新夹具就可适用各种器件，有利于研究与开发。
- 部分单元进行了国产化，在不降低系统性能的基础上，节约了成本。
- 可根据客户的特殊要求定制系统。
- 可以及时提供强大的本地技术服务。
- 交货期短

